

**K1280**стабилизатор напряжения  
положительной полярности**Назначение**

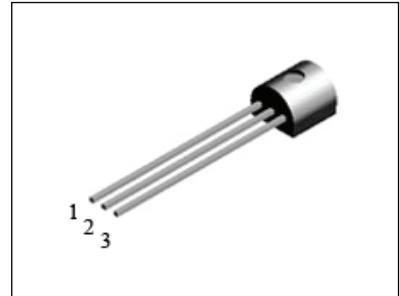
Микросхема представляет собой линейный маломощный низковольтный стабилизатор напряжения положительной полярности с низким остаточным напряжением. Предназначена для использования в источниках питания и другой радиоэлектронной аппаратуре, изготавливаемой для народного хозяйства

**Зарубежный прототип**

- LM3480 фирмы «National Semiconductor»

**Особенности**

- Максимальное входное напряжение 30 В
- Выходное напряжение номиналами 3,3 В и 5,0 В
- Типовое преобразование 5,0 В → 3,3 В; 100 мА
- Остаточное напряжение не более 1,1 В
- Точность выходного напряжения ± 4%
- Выходной ток 0,1 А
- Рабочий температурный диапазон от - 10 до + 70 °C
- Климатическое исполнение УХЛ 5.1 ГОСТ 15150

**Обозначение технических условий**

- АДКБ.431420.015 ТУ

**Корпусное исполнение**

- пластмассовый корпус КТ-26 ГОСТ 18472 (TO-92)
- кристаллы на общей пластине

**Назначение выводов**

Вывод	Назначение
№1	Выход
№2	Общий
№3	Вход

**Таблица 1. Электрические параметры при приемке и поставке для микросхемы K1280ЕН3.3П**

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма параметра		Режим измерения	Температура, °C
		не менее	не более		
Выходное напряжение, В	$U_O$	3,17	3,43	$U_I = 8,3 \text{ В}, I_o = 40 \text{ мА}$ $U_I = (4,8 \div 20) \text{ В}, I_o = (1 \div 40) \text{ мА}$ $U_I = 4,8 \text{ В}, I_o = 100 \text{ мА}$ $U_I = 8,3 \text{ В}, I_o = 70 \text{ мА}$	25±10
		3,14	3,46		-10÷70
Изменение выходного напряжения при изменении входного напряжения, мВ	$\Delta U_{O(U)}$	-	25	$U_I = (4,8 \div 30) \text{ В}, I_o = 1 \text{ мА}$	25±10
		-	70	$U_I = (4,8 \div 20) \text{ В}, I_o = 40 \text{ мА}$	
Изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки, мВ	$\Delta U_{O(I)}$	-	50	$U_I = 4,8 \text{ В}, I_o = (1 \div 100) \text{ мА},$ $U_I = 8,3 \text{ В}, I_o = (1 \div 100) \text{ мА}$	25±10
Ток потребления, мА	$I_{cc}$	-	4,0	$U_I = (4,8 \div 8,3) \text{ В}, I_o = (0 \div 40) \text{ мА}$	25±10
		-	5,0	$U_I = 30 \text{ В}, I_o = 0 \text{ мА}$ $U_I = (4,8 \div 8,3) \text{ В}, I_o = (0 \div 40) \text{ мА}$	-10÷70
Изменение тока потребления, мА	$\Delta I_{cc}$	-	1,5	$U_I = (4,8 \div 20) \text{ В}, I_o = 40 \text{ мА}$	25±10
		-	0,5	$U_I = 8,3 \text{ В}, I_o = (1 \div 40) \text{ мА}$	
Остаточное напряжение, В	$U_{ds}$	-	0,9	$I_o = 10 \text{ мА}$	25±10
		-	1,1	$I_o = 100 \text{ мА}$	
Коэффициент сглаживания пульсаций, дБ	$K_{RR}^*$	41	-	$U_I = (6,3 \div 16,3) \text{ В}, I_o = 40 \text{ мА},$ $f = 100 \text{ Гц}$	25±10
<p>Примечания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Для обеспечения <math>T_{kp} = T_{okp}</math> измерение электрических параметров проводить в импульсном режиме.</li> <li>Электрические параметры измеряют при подключении на «вход» и «выход» емкости <math>0,1 \text{ мкФ} \pm 10\%</math>.</li> </ol> <p>* Параметр <math>K_{RR}</math> на пластине не контролируется. Норма параметра обеспечивается при сборке в корпус.</p>					

**Таблица 2. Электрические параметры при приемке и поставке для микросхемы K1280ЕН5П**

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма параметра		Режим измерения	Температура, °C
		не менее	не более		
Выходное напряжение, В	$U_o$	4,8	5,2	$U_l = 10 \text{ В}, I_o = 40 \text{ мА}$ $U_l = (6,5 \div 20) \text{ В}, I_o = (1 \div 40) \text{ мА}$ $U_l = 6,5 \text{ В}, I_o = 100 \text{ мА}$ $U_l = 10 \text{ В}, I_o = 70 \text{ мА}$	25±10
		4,75	5,25		-10÷70
Изменение выходного напряжения при изменении входного напряжения, мВ	$\Delta U_o (U)$	-	25	$U_l = (6,5 \div 30) \text{ В}, I_o = 1 \text{ мА}$	25±10
		-	70	$U_l = (6,5 \div 20) \text{ В}, I_o = 40 \text{ мА}$	
Изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки, мВ	$\Delta U_o (I)$	-	50	$U_l = 6,5 \text{ В}, I_o = (1 \div 100) \text{ мА}$ , $U_l = 10 \text{ В}, I_o = (1 \div 100) \text{ мА}$	25±10
Ток потребления, мА	$I_{cc}$	-	4,0	$U_l = (6,5 \div 10) \text{ В}, I_o = (0 \div 40) \text{ мА}$	25±10
		-	5,0	$U_l = 30 \text{ В}, I_o = 0 \text{ мА}$	-10÷70
Изменение тока потребления, мА	$\Delta I_{cc}$	-	1,5	$U_l = (6,5 \div 20) \text{ В}, I_o = 40 \text{ мА}$	25±10
		-	0,5	$U_l = 10 \text{ В}, I_o = (1 \div 40) \text{ мА}$	
Остаточное напряжение, В	$U_{ds}$	-	0,9	$I_o = 10 \text{ мА}$	25±10
		-	1,1	$I_o = 100 \text{ мА}$	
Коэффициент сглаживания пульсаций, дБ	$K_{RR}^*$	41	-	$U_l = (8 \div 18) \text{ В}, I_o = 40 \text{ мА}$ , $f = 100 \text{ Гц}$	25±10
Примечания					
1 Для обеспечения $T_{kp} = T_{okp}$ измерение электрических параметров проводить в импульсном режиме.					
2 Электрические параметры измеряют при подключении на «вход» и «выход» емкости $0,1 \text{ мкФ} \pm 10\%$ .					
* Параметр $K_{RR}$ на пластине не контролируется. Норма параметра обеспечивается при сборке в корпус.					

**Таблица 3. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации**

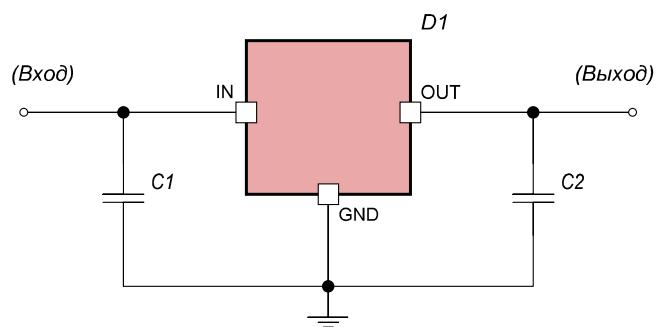
Наименование параметра режима, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Предельно допустимый режим	
		не менее	не более
Входное напряжение, В	$U_{I\max}$	-	30
Выходной ток, А при $U_I - U_0 \geq 1.1$ В	$I_{o\max}$	-	0,1
Рассеиваемая мощность, мВт * , **	$P_{tot\max}$	-	700
Температура кристалла, °C	$T_{kp}$	-	150
Тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда, °C/Вт	$R_{\Theta kp-окр}$	-	178

\* В диапазоне температур окружающей среды от минус 10 до 25 °C.

\*\* В диапазоне температур окружающей среды от 25 до 70 °C  $P_{tot\max}$  снижается линейно и рассчитывается по формуле:

$$P_{tot\max} = (150 - T_{окр}) / R_{kp-окр}$$

**Рисунок 2. Типовая структурная схема включения микросхем серии K1280**



C1, C2 - конденсаторы емкостью 0,1 мкФ ± 10 %,  
D1 - микросхема

## Указания по применению и эксплуатации

Указания по эксплуатации микросхем - по ГОСТ 18725. Допустимое значение статического потенциала 500 В. Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки при температуре не выше 265 °С, продолжительностью не более 4 с. Число допускаемых перепаек выводов микросхем при проведении монтажных (сборочных) операций не более трех. Режим и условия монтажа в аппаратуре микросхем - по ОСТ 11 073.063.

## Справочные данные

Собственная резонансная частота микросхем в диапазоне частот от 100 до 20 000 Гц отсутствует.

Наименование параметра, единица измерения, (режим измерения)	Буквенное обозначение	Типовое значение параметра
Напряжение шума на выходе, мкВ, ( $I_o = -1.0 \text{ A}$ ; $10 \text{ Гц} \leq f \leq 100 \text{ кГц}$ ; $C_I = C_O = 0,1 \text{ мкФ}$ ; $U_I - U_O = 2 \text{ В}$ )  - K1280EH3.3П - K1280EH5П	$U_{no}$	100 150

## Требования к надежности

- Наработка микросхем 50000 ч, а в облегченном режиме - 60000 ч.
- Облегченные режимы: нормальные климатические условия.
- Интенсивность отказов в течение наработки не более  $1 \cdot 10^{-6} \text{ 1/ч.}$
- Гамма-процентный срок сохраняемости 10 лет.

## Уточнение

при поставке микросхем в бескорпусном  
исполнении на общей пластине в соответствии с РД 11 0723

Настоящее приложение к АДКБ.431420.015 ТУ содержит уточнение ТУ при поставке микросхем в бескорпусном исполнении на общей пластине (далее микросхемы) в соответствии с РД 11 0723.

Типы (типономиналы) поставляемых микросхем.

- K1280EH3.3H4
- K1280EH5H4

Пример обозначения микросхем при заказе (в договоре на поставку):

- Микросхема K1280EH3.3H4 АДКБ.431420.015 ТУ, РД 11 0723.

Общий вид, габаритные и присоединительные размеры микросхем, а также участки контактных площадок, к которым допускается производить пайку и сварку, указаны на габаритном чертеже. Чертеж высыпается по запросу потребителей.

Электрические параметры микросхем при приемке поставке соответствуют нормам для нормальных климатических условий, приведенным в таблицах 1, 2.

### Физические характеристики кристалла

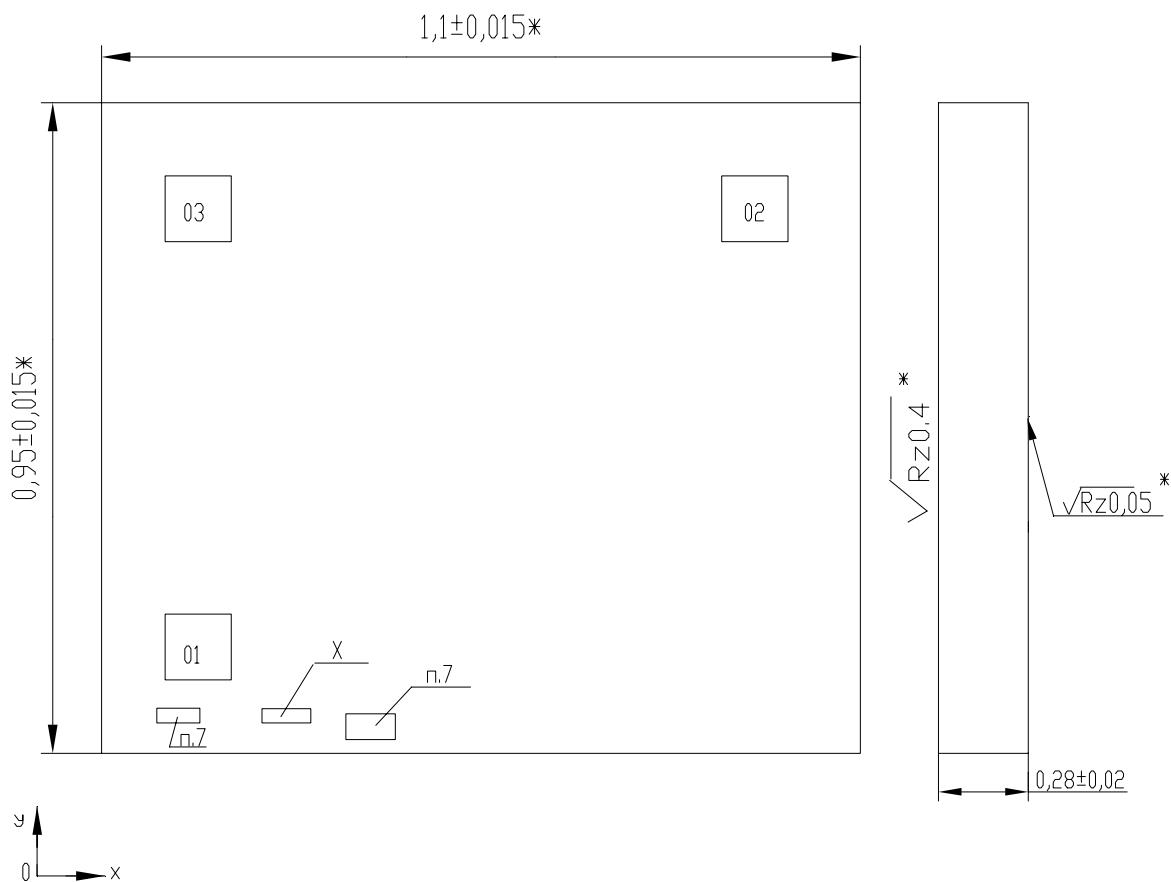
Диаметр пластины	(100 ± 0,5) мм
Толщина кристалла	(0,28 ± 0,02) мм
Размер кристалла	(0,95 x 1,1) мм
Пассивация	НТФСС
Металлизация планарной стороны	AL - Si (1%)

### Координаты и размеры контактных площадок

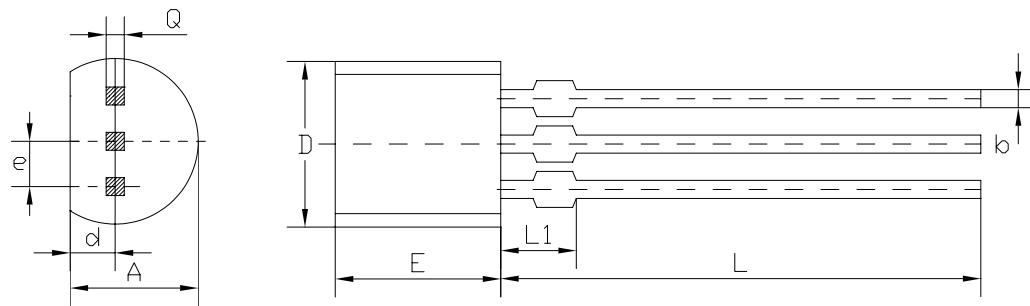
№ площадки	Назначение	Координаты (левый нижний угол)		Координаты (правый верхний угол)	
		X (мкм)	Y (мкм)	X (мкм)	Y (мкм)
01	Общий	92	107	188	203
02	Выход	899	747	995	843
03	Вход	92	747	188	843

Примечание:

- Координаты даны по слою пассивация
- Размеры и шероховатость для справок
- НТФСС – низкотемпературное фосфоросиликатное стекло



**Рисунок 1. Габаритный чертеж корпуса КТ-26 (ТО-92)**



Размеры	ММ	
	min	max
<i>E</i>	4.6	5.1
<i>b</i>		0.5
<i>D</i>	4.6	5
<i>d</i>	1.25	1.65
<i>A</i>	3.5	3.8
<i>e</i>	1.2573	1.2827
<i>L</i>	12.5	14.5
<i>L1</i>		2
<i>Q</i>		0.5



ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой  
учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик  
изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают  
полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является  
ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

<http://www.integral.by>